PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-019657

(43) Date of publication of application: 24.02.1981

H01L 27/06 (51)Int.CI. H01L 29/72 H01L 29/78

(21)Application number: 54-095877

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72)Inventor: KOMATSU TAKEO (22) Date of filing: 26.07.1979

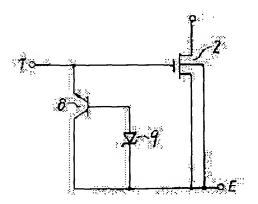
AKIYAMA TOSHIHIKO

(54) SEMICONDUCTOR IC

(57) Abstract:

PURPOSE: To protect an FET gate from an instantaneous high voltage caused by a static electricity charged on a human body by a method wherein an NPN-type transistor and a Zener diode are provided between an input terminal of an MISFET, with which the IC is constituted, and an earth terminal.

CONSTITUTION: The input terminal T is connected to a gate of the MISFET to be protected and the earth terminal E is connected to the source or drain of the element 2 and the substrate of the element 2. Then, in order to protect the element 2 gate, an emitter of a transistor 8 is connected to the input terminal T and a collector is connected to the earth terminal E respectively using an NPN-type transistor 8 and a Zener diode 9. In addition, the Zener diode 9 is connected between the base of the transistor 8 and the earth terminal E. As a result, when an overvoltage is applied on the input terminal, the transistor 8 bypasses it instantly and no damage is given to the element 2 gate.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

昭56—19657

DInt. Cl.3

識別記号

庁内整理番号 6426-5F

砂公開 昭和56年(1981) 2月24日

H 01 L 27/06 29/72 29/78

7514--5F 6603-5F

.発明の数 1 審查請求 未請求

(全 4 頁)

匈半導体集積回路

20特

昭54--95877 願

❷出 願 昭54(1979) 7 月26日

@発 明 者 小松武生

> 伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電 機株式会社北伊丹製作所内

の発 明 者 秋山俊彦

> 尼崎市南清水字中野80番地三菱 電機株式会社伊丹製作所内

⑩出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

四代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

1. 発明の名称

半退休等舞问数

- 特許請求の節囲
- (1) 入力信号が印加される入力選子にゲートが、 基準電位点にソースがそれぞれ接続された被 保護絶数ゲート形電界効果トランジスタ素子、 前記入力端子にエミッタが、基準電位点にコ レクタがそれぞれ接続されたパイポーラ形半 導体素子、とのパイポーラ形半導体素子のペ ースと上記基準電位点との間に接続された定 電圧素子を備えた半導体集構図路。
- (3) 定定任祭子はセナーダイオードであること を特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の 半導体集模回路。
- 8. 発明の詳細な説明

との発明は半導体集機国路、特に絶縁ゲート形 電影効果トランジスタ(以下 MISBETと称する)を 主要能動米子とし、この MISBET のゲート破壊を防 今止できる適路の改良に関する。

一般に、MISPETはその構造上、例えばアルミニ ウムからなるゲートと基準とを一対の電板とし、 かつその間に絶縁物を有する平行コンデンサとみ なせるので、ゲートへ印加し得る単圧の大きさは 自ずから限度がある。このため、ゲートヘサージ 等による異常電圧が印加された場合、ゲート破壊 を起こすととがあるので、MISBET のゲート保護凹 略が必要となつていた。

第1図は、従来の MISPETのゲート保護回路を示 す回路図である。図中、(1)はゲート破壊防止のた めた接続されたダイオード、口はWISPETであり、 MISERT(2)のゲート(B)及びダイオード(1)の関係が入 力強子(可に接続されている。また、MIBFET はのソ ース・密板及びダイオード(1)の底框は接地端子(2) 化袋税されている。とのように、入力端子切と接 地端子間との間にダイオード(1)を介押することに より電洗パイパス路を設け、MIBYET 切のゲートに 過電圧が印加されるのを阻止し、ゲート破壊を防 止する。

しかして、従来回路において、ダイオード⑴が

7

特所昭56- 19657(2)

MISPET(2)のゲート破壊防止に有効に作用するためには、ダイオード(1)のブレークダウン選圧 VBをMISPET(2)のゲート破壊耐圧 VMより低くする必要がある。しかし、この条件を満足させることは、以下に述べるように実験問題として非常に困難である。

すなわち、ダイオード(I)とMISPET (2)を同一基板内に形成したとき、ダイオード(I)のプレークダウン電圧 VB は 基板の不納物機度の関数となつているが、基板の機度はMISPETの 著特性に直接作用するため、 変わて、 基板の機度の関係から、 ダイオード(I)のプレークダウン電圧 VB を 80V 以下にするとは非常に因離でもつた。一方、MISPET (2)のグート破場が圧 VM は、ゲート絶縁膜の厚み及び絶験により多少異なるが、ゲート絶縁膜の厚が 1000 k 程度のとき約 50 V 程度になるとがあり、 ダイオード(I)による保護作用がなくなるととがあつた。

· ととろで、 MISPET のゲート破壊は人体等に帯電

(2)

した幹電気によることが多い。この幹地気による MISPETのゲート破壊の状況を第2図の回路図を用いて説明する。図中、3)は高電圧発生装簾、4)は 人体の幹電容量であり、通常100~200PPである。(6)は人体の内部抵抗及び接触抵抗であり、通常500 12程度である。(6)は MISPET、(7) はリレーである。 この回路では、高電圧発生装罐(3)と容量(4)とがリレー(7)を介して閉回路を構成し、容量(4)・MISPET (6)及び抵抗(5)がリレー(7)を介して閉回路を構成している。

次に第2図に示した回路の動作について説明する。先ナ、リレー()を高電圧発生装置(3)側に接触させ閉回路にすると、高電圧が容量(4)に審視される。次に、リレー(1)をMISPET (6)側に接触させ閉回路とする。すなわち、人間がMISPET (6)の入力端子に触れたことになる。このどき、容量(4)に審えられた電荷が抵抗(6)を通してMISPET (6)に印加されることになり、MISPET (6)のゲート破級の原因となった。

.との MISPET (6)に印加される電圧は、リレー(7)が

(4)

切換つた瞬間には非常に高電圧であるが、電荷を放電するに従つて急速に放放するものである。従って、MISPETのゲート破壊を防止するためには、 低度的な高電圧に対してゲートを保護するよりも 瞬間的な高電圧に対し家応性がよく、所定の電荷 を放電し、MISPETのゲートにゲート破壊耐圧 VM 以上の高電圧が印加されないようにすることが重 供となる。

この名明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、人体に帯電した野電気等による瞬間的な高電圧の印加からMIBPETのゲートを保護し、ゲート低級耐圧が 60V 程度之下つても確実にゲートを保護し得る構成の創単な破験防止回路を有する牛導体果積回路を提供することである。

以下、図画を用いてこの発明を静述する。第8 図はこの発明の一実践例を示す図路図である。

以中、(1) は B P B 形トランクスタであり、エネックが入力端子(T)に、コレクタが接地端子(内に失っな)がなればいる。(9) はゼナーダイオードであり、

トランジスタ (8) のベースと 接地 端子 (B) 間に 接続されている。

次に第8図の実施例回路の動作について設別する。入力端子(T)に第2図の等価回路で示される高電圧発生回路より負極性の高電圧が印加されると、その電圧によりセナーダイオード(I)が瞬間的に導通し、トランジスタ(I)にベース電流を流すのでトランジスタ(I)に対する。その依、関ちに入力端子の配圧は被殺するので、ゼナーダイオード(I)は阻止能力を回復し、トランジスタ(I)のベース電流を供給しなくなり、従つてトランジスタ(I)に非典項となる。

とそろで、上述したように、人体の形態気容がは 100 ~ 200pg と小さく、これに書わえられている 電荷量も小さいため、 B P B 形トランジスタ (8) の 呼速期間が短かくても瞬間的 交高 塩圧を パイパスし、MIGPETの ゲートを破滅から保護することができる。 特に、上述の動作が、 第 1 図に示した従来回路のダイオード(1) のブレークダウン 電圧 VB

(6)

(6)

排開昭56- 19657(3)

より低い電圧でおこる点に注意すべきである。即 か、入力端子(T)に印加される電圧が上昇した場合 第1 図に示した従来回路のダイオード(I)がブレー クダウンするよりも早く第8図の実施例回路のN P N 形トランジスタ(B)が導通することになり、 MISPET (2)のゲートに高電圧が印加されないことに なり、たと名 MISPET (2)のゲート破壊耐圧 VMが50V 程度にまで低下していても、個実にゲートを保護 することができる。

部4回は第8回回路を集被回路接置に組込んだ場合の一実施例を示す疑断面図である。図中、
のは以外で、性を有するシリコン基板で、MISPET
(3)の基板(5)となり、又、以P以形トランシスタ(8)
のコレクタとなる。この以形が板。以下例えばボロン等のP形不純物を拡散して、以P以形トランシスタ(8)のベース及びセナーダイオード(9)の一部となる深いP形領域(1)と、MISPET (2)のドレイン及びソースとなる浅いP形領域(4)のが形成されている。そして、深いP形領域(4)内に、以P以形領域(4)が、また

(7

は入力信号が印加される入力端子にゲートが、基単単位点にソースがそれぞれ接続された機保護船はゲート形電外効果トランジスタ索子と、納記入力端子にエミッタが、基準単位点にコレクタがそれぞれを続きれたバイボーラ形学導体素子と、このバイボーラ形学導体素子のベースと上記蓋単電位点との間に形候ではた定電圧素子とからなり、バイボーラ形学導体素子により迅速かつ確実に入力端子に印加された過電圧をバイバスするため、AIBBETのゲートを破壊から防止できる効果がある。4. 図面の簡単を設明

第15 は従来の仮裏防予回路を有する半導体業 情間路を示す回路図、第2図は人体等の静電気が MIBPET に印加される原理を説明するための回路図、 第8図は本発列による半導体業候回路の一実施例 を示す回路図、第4図は第8図に示した回路半導 体装飾に組込んだ場合の一例を示す緩断面図であ る。図中、回一部分又は相当部分には同一符号を 付している。②… MISPET、③… N P N トランジス 注意、③はセナーダイオード。

代性人 : 萬 對 信 一 (外1名)

...

上配実施例では定成E業子としてセナーダイオードの例を示したが、これに限られず他の定電E 架子に代配しりることは云りまでもない。

「又、以上の説明は、当形基板上に、MISPET 及び N P N 形トランシスタを形成した場合について、 かこなつたが、P 形 密板を用いた場合でも、パイポーラトランシスタを P N P 形 の 構成にする 等を かこなえば 同様の 保護作用をもつことは、 明らかである。」

以上のように、との発明による半導体集機回路

. . .

è

